



Pasta Térmica para CPU

20 g

Part No.: **140065**

Ayude a su procesador mantenerse frío.

La Pasta Térmica para CPU MANHATTAN ayuda a crear una conductividad máxima de superficie a superficie entre el procesador y el disipador de calor reduciendo el riesgo de sobrecalentamiento. Especialmente formulada para ser confiable manufaturando las imperfecciones en la oblea y en la superficie del disipador de calor, la Pasta Térmica para CPU MANHATTAN reduce las diferencias críticas que pueden minimizar la efectividad de enfriamiento e incrementar la posibilidad de fallos.

Features:

- Incrementa la transferencia térmica entre el CPU y el disipador
- Ayuda a disipar el calor que afecta al CPU y prolonga su vida
- Dispensador de jeringa con tapa, para una precisa y fácil aplicación
- Diseñada para múltiples aplicaciones

Especificaciones:

General

- Color: gris
- Conductividad térmica: >0.965 W/M-K
- Impedancia térmica: <0.255°C-IN2/W
- Gravedad específica: > 2.3
- Evaporación: < 0.001%
- Margen de sangría: < 0.05%
- Constante dieléctrica A: > 5.1
- Índice tixotrópico: 380 ±10 1/10 mm
- Temperatura de operación: -30° C - 180° C

Diseño

- Dispensador en jeringa con tapa
- 20 g

Composición

- Compuestos de silicón, 50%
- Compuestos de carbón, 20%
- Compuestos de Metal óxido, 30%

Contenido del paquete:

- Pasta Térmica para CPU

